

2027 台英半導體聯合培力計畫 台灣學生代表團徵選

10 名	2 週	計畫提供
碩博士生代表團	2027/1/15 - 1/30 赴英	機票 + 住宿 + 行程安排

交流內容

※ 參訪單位為暫定，以最終行程為準。



企業參訪

Arm, Paragraf, SiliconCatalyst.UK...等



專業討論

以英語介紹自身專業、與英方師生及產業人才交流



學府交流

倫敦大學學院、劍橋大學、布里斯托大學、南安普頓大學



台灣經驗分享

分享台灣學習與研究經驗，返台後分享交流成果

計畫簡介

由英國政府專案支持 (DBSIT)、中華民國外交部支持，台灣端由 SEMI 國際半導體產業協會執行、英國端由英國電子技能基金會 (UKESF) 執行。遴選具半導體背景的碩博士生赴英專業參訪與人才交流，認識英國半導體科研與產業，並分享台灣經驗。

申請資格

01 身分

中華民國國籍，就讀台灣大專校院全職碩士班或博士班
(碩一可申請；不含在職專班)

02 背景

具半導體相關修課、研究或專案經驗，不限電機系所

03 英語

TOEIC 785 / IELTS 6.0 / TOEFL iBT 72 / 全民英檢中高級複試 (細項詳見簡章)

甄選時程

即日起 - 11/13

線上報名

11/16 - 11/24

書面審查

11/13 - 12/2

面試

12/7

公告錄取

2027/1/15 - 1/30

出訪英國

招募說明會

■ 線上

11/6 (五) 12:00-13:00
Microsoft Teams

■ 國立陽明交通大學 光復校區

11/3 (二) 12:00-13:00
交映樓國際會議廳

■ 國立成功大學 自強校區

11/9 (一) 12:00-13:00
令洋樓



參加說明會並全程參與至QA的同學，每場抽 1 位送 SEMICON Taiwan 2026 「晶晶」娃包！



計畫
報名



活動
網站

報名資訊

報名截止

2026/11/13 (五) 中午 12:00